

混凝土。修复。并保护。

印度首个组合，汇集
8 项专业技术



受损的工业混凝土。
修复损伤。防止进一步劣化。

- 01 地面修复 - 4 小时

750
- 02 机器基础 修复

751
- 03 渗透式 RCC 防护

753
- 04 潮湿冷却塔 混凝土

1311 MVT
- 05 耐酸 & 化学防护

756 + 4029
- 06 密封 & 保护混凝土

754 + 727
- 07 无缝环氧地坪

756 + 761 + 765
- 08 柔性接缝密封

1311 FLX

根据损伤情况、潮湿状况和使用环境选择合适的系统。

01 修复地面。快速恢复使用。

750 STANFLOOR



耐潮环氧 + 特殊填料。粘结牢固。4 小时即可通行。*

抗压强度 50 MPa。修复受损地面、边角和机器 基础。

02 修复机器基础。

751 STANFLOOR



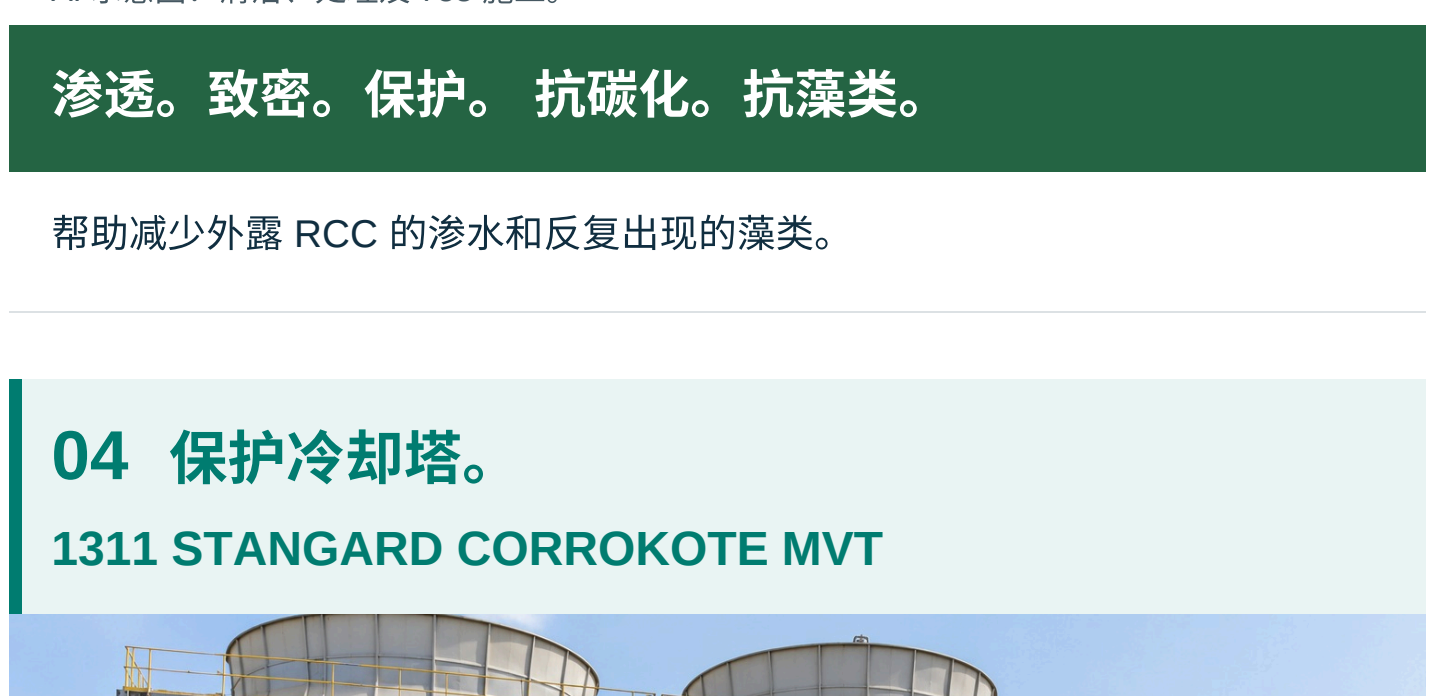
耐潮环氧 + 特殊填料。快速凝固。专为机器基础而设。

重建受损的基座和基础边缘。也可用于地面修复：1 小时内即可通行。*

03 从内部保护 RCC。

753 STANGARD

施工前 753 施工后



藻类污染的 RCC 753：致密。受保护。

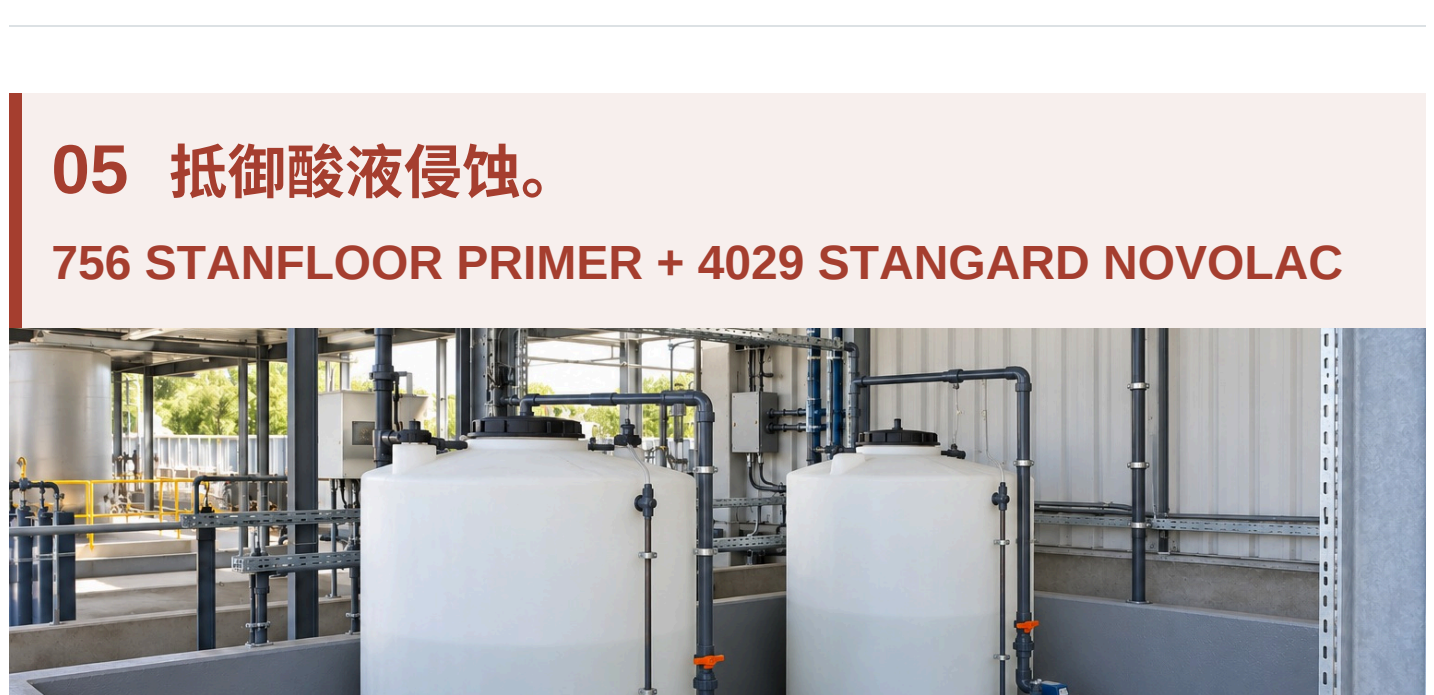
AI 示意图：清洁、处理及 753 施工。

渗透。致密。保护。抗碳化。抗藻类。

帮助减少外露 RCC 的渗水和反复出现的藻类。

04 保护冷却塔。

1311 STANGARD CORROKOTE MVT

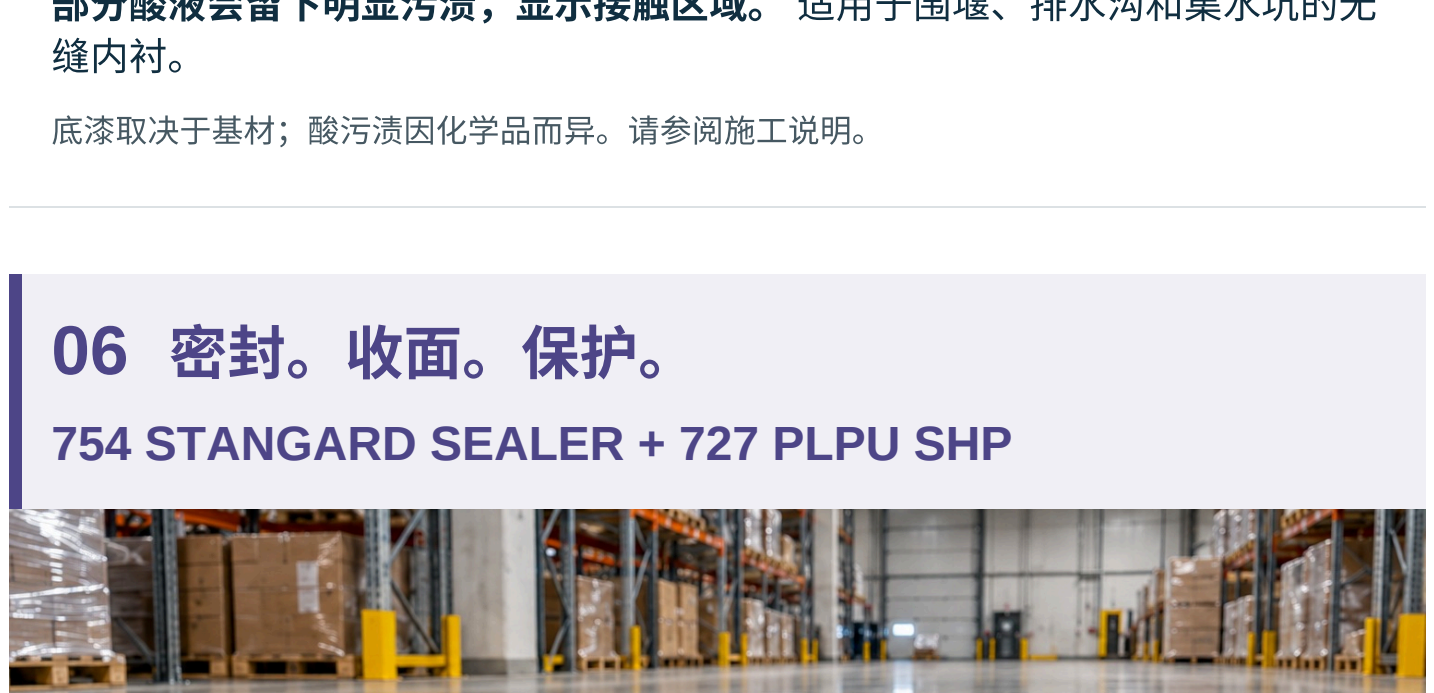


在潮湿混凝土上附着力强。透气防护。

保护混凝土水池和墙体，防止渗漏和生物污垢。按规定使用 MVT 系统。

05 抵御酸液侵蚀。

756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC



756：耐潮粘结。4029：自带柔性的酚醛环氧。

部分酸液会留下明显污渍，显示接触区域。适用于围堰、排水沟和集水坑的无缝内衬。

底漆取决于基材；酸污渍因化学品而异。请参阅施工说明。

06 密封。收面。保护。

754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP

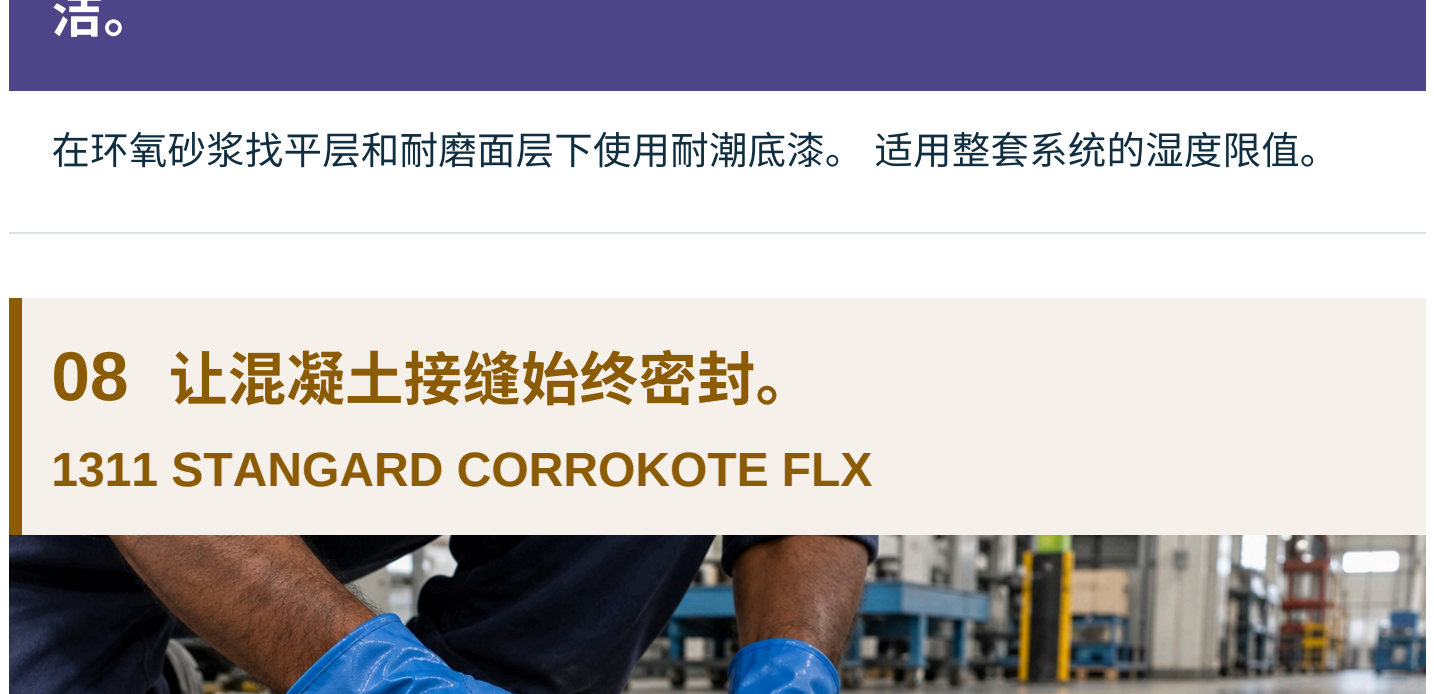


754：耐油 & 耐潮封闭剂。727：防尘 & 防水。

渗入并封闭毛细孔。减少起灰和吸水。更易 清洁。

07 打造全新耐磨面层。

756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

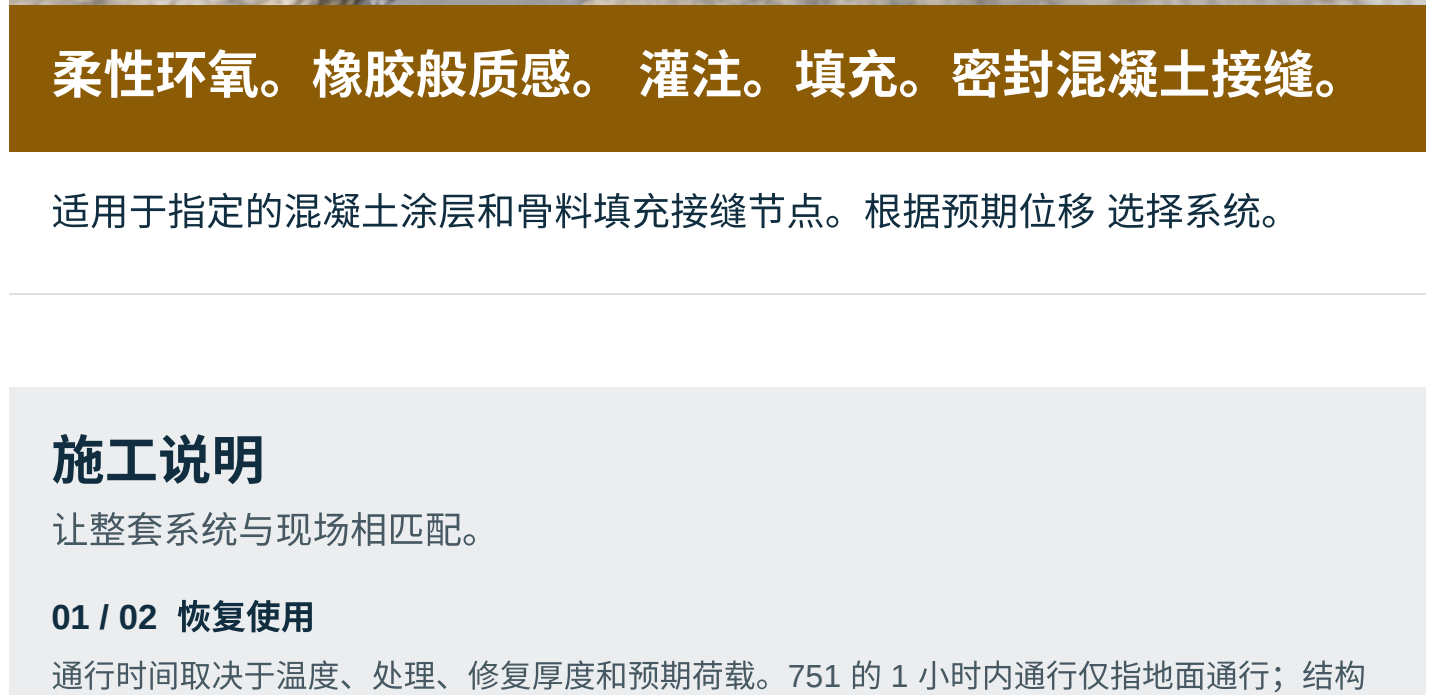


756：粘结。761：找平。765：防护。无缝。耐磨。易清 洁。

在环氧砂浆找平层和耐磨面下层使用耐潮底漆。适用整套系统的湿度限值。

08 让混凝土接缝始终密封。

1311 STANGARD CORROKOTE FLX



柔性环氧。橡胶般质感。灌注。填充。密封混凝土接缝。

适用于指定的混凝土涂层和骨料填充接缝节点。根据预期位移 选择系统。

施工说明

让整套系统与现场相匹配。

01 / 02 恢复使用
通行时间取决于温度、处理、修复厚度和预期荷载。751 的 1 小时内通行仅指地面通行；结构修复需要经批准的设计和 荷载放行。

03 / 06 表面保护
涂装前清除藻类和松散材料；清洁并修复。对于 754 + 727，请确认 附着力及面层是否适合实际交通。

04 潮湿混凝土防护
确认处理及指定的 MVT 底漆/主涂层系统。墙面和地面的浸水膜厚不同； 投入使用前在 25 C 下养护 7 天。需要 UV / 藻类沉积防护时请指定 727。

05 底漆、柔性 & 酸液接触
756 TDS 标明耐潮最高 15%；请确认测量依据。4029 TDS 规定潮湿、受潮或含油混凝土使用 703 ST-PRIME。内置柔性不能 替代伸缩缝节点设计。污渍标示接触区域，不一定是渗漏 源头。98% 硫酸：持续接触；50% 硝酸：间歇溢出并及时用水 冲洗。两者都可能留下污渍。请 选择化学工况，并在 25 C 下养护 7 天以获得完全耐 化学性。

07 / 08 系统选型
756 不能超过 761、765 或 FLX 的湿度限值。请确认地坪总厚度； 保留伸缩缝。FLX 请使用 经批准的位移/桥接节点，指定时使用 7170， 并在需要时采取室外 UV 防护。完全固化：25 C 下 7 天。

把损伤给我们看看。
获取合适的修复 & 防护系统。

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

产品依据：Mechanical Why Buy；所提供产品 TDS；Stanvac 对 4029 内置 柔性的确认。施工示意图为 AI 生成，并非项目或测试照片。各产品 单项性能不能代表所有组合的表现。修订于 2026 年 9 月 29 日。